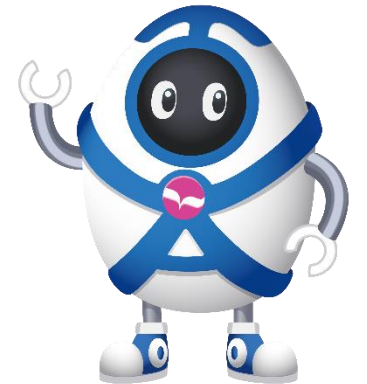


2025年3月期 決算説明資料

2025年5月9日



- 1. 2025年3月期 実績**
- 2. 第二次中期経営計画**
- 3. 2026年3月期 予想**
- 4. TOPICS**

1. 2025年3月期 実績

2. 第二次中期経営計画

3. 2026年3月期 予想

4. TOPICS

2025年3月期 サマリー

受注高

474.2 億円

(前年同期比 ▲10.0%)

売上高

534.7 億円

(前年同期比 +6.0%)

営業利益

88.8 億円

(前年同期比 +2.5%)

経常利益

94.0 億円

(前年同期比 +3.5%)

当期純利益

81.2 億円

(前年同期比 +26.0%)

▶ 受注高

- ・ 上期は中国での半導体内製化に向けた受注が牽引したものの、下期からは経済動向やアメリカの政策動向の不透明感により減速。
- ・ 当社独自のコンプレッション装置・金型は高い受注水準を維持。

▶ 売上高

- ・ 中国やその他アジア地域向けの売上が堅調に推移。
- ・ 装置納入台数の増加や顧客稼働率改善を背景にTSS（トータル・ソリューション・サービス）の売上高が大きく増加。

▶ 利益

- ・ 人員増や研究開発費の増加にともない販売管理費が増加したものの、売上高の増加により、各段階利益ともに増益。

2025年3月期 連結業績結果

(単位：億円)

	2024/3期 実績	2025/3期 実績	前期比	2025/3期 修正予想	予想比
売上高	504.7	534.7	+ 30.0 (+ 6.0%)	540.0	▲ 5.2 (▲ 1.0%)
営業利益	86.6	88.8	+ 2.1 (+ 2.5%)	92.0	▲ 3.1 (▲ 3.5%)
営業利益率	17.2%	16.6%	▲ 0.6pt	17.0%	▲ 0.4pt
経常利益	90.7	94.0	+ 3.2 (+ 3.5%)	97.6	▲ 3.5 (▲ 3.7%)
当期純利益	64.4	81.2	+ 16.7 (+ 26.0%)	78.7	+ 2.5 (+ 3.2%)

※当期純利益 = 親会社株主に帰属する当期純利益

2025年3月期 セグメント別売上高

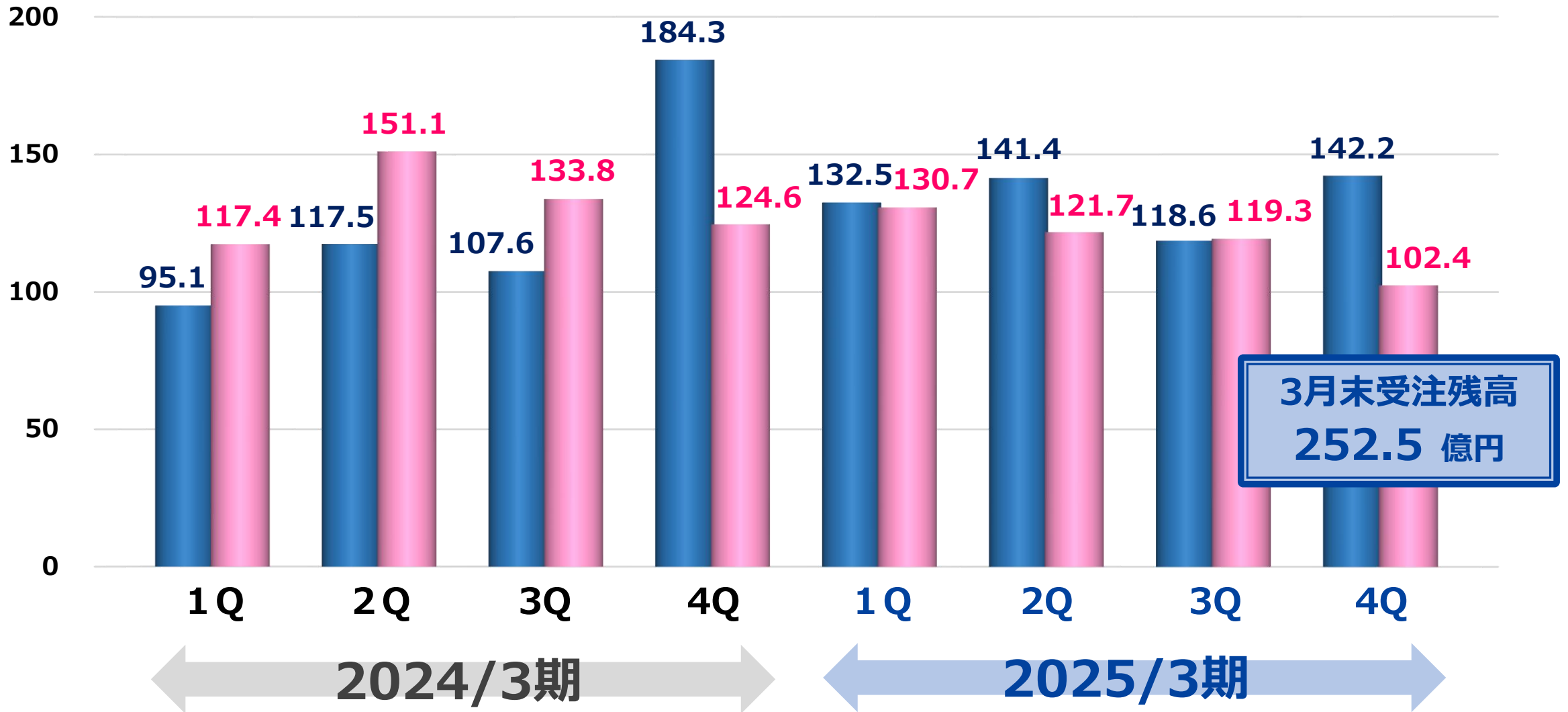
(単位：億円)

	2024/3期 実績	2025/3期 実績	前期比	2025/3期 修正予想	予想比
売上高	504.7	534.7	+ 30.0 (+ 6.0%)	540.0	▲ 5.2 (▲ 1.0%)
半導体事業	383.2	395.3	+ 12.1 (+ 3.1%)	399.0	▲ 3.7 (▲ 0.9%)
メディカル デバイス事業	21.5	22.6	+ 1.1 (+ 5.3%)	22.8	▲ 0.2 (▲ 0.7%)
新事業	75.8	94.2	+ 18.4 (+ 24.4%)	95.6	▲ 1.4 (▲ 1.4%)
レーザ事業	24.2	22.6	▲ 1.6 (▲ 6.7%)	22.6	± 0.0 (± 0.0%)

受注・売上高の推移

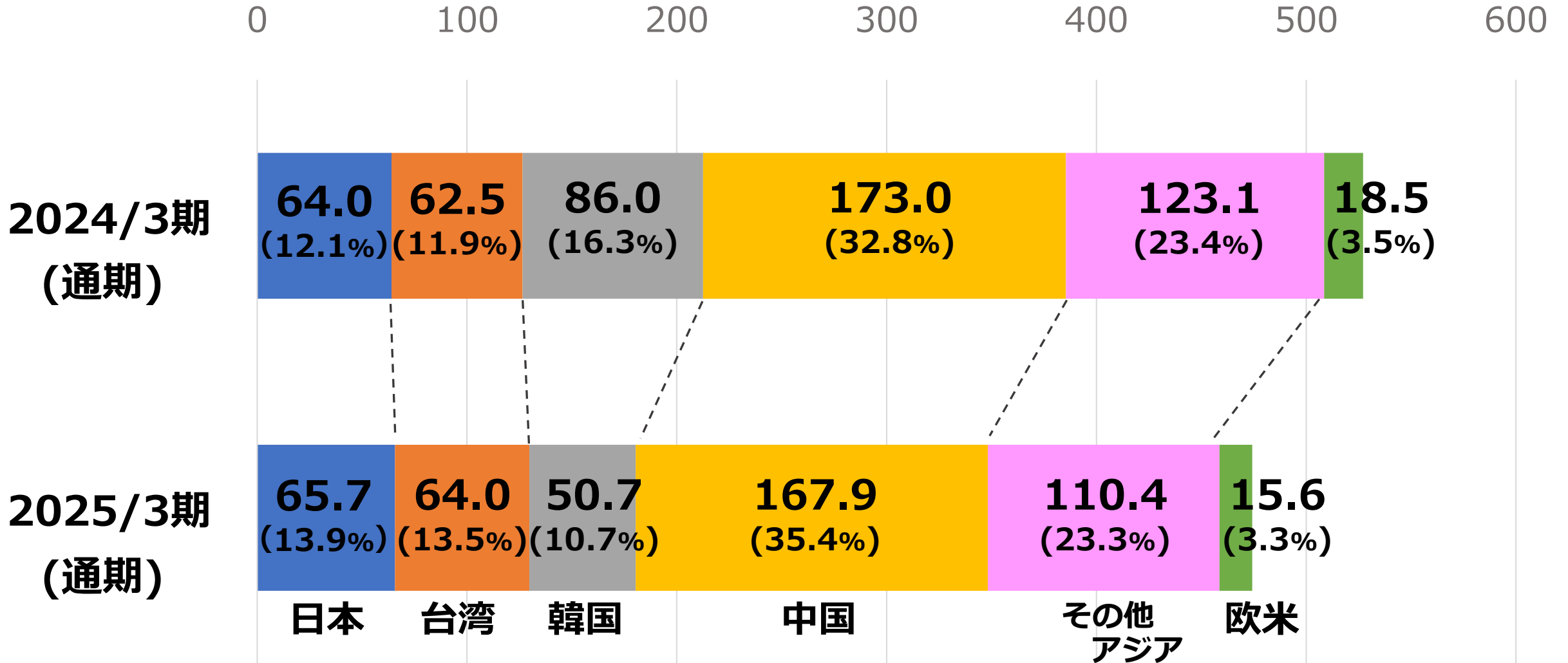
(単位：億円)

■ 売上高 ■ 受注高



地域別受注構成比率（仕向地ベース）

（単位：億円）



地域別受注構成比率推移（仕向地ベース）

(単位：億円)

0 40 80 120 160

2024/3期
(1Q)



(2Q)



(3Q)



(4Q)



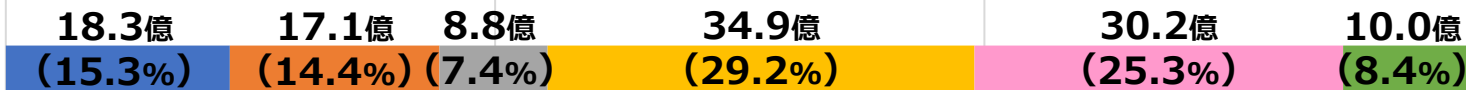
2025/3期
(1Q)



(2Q)



(3Q)



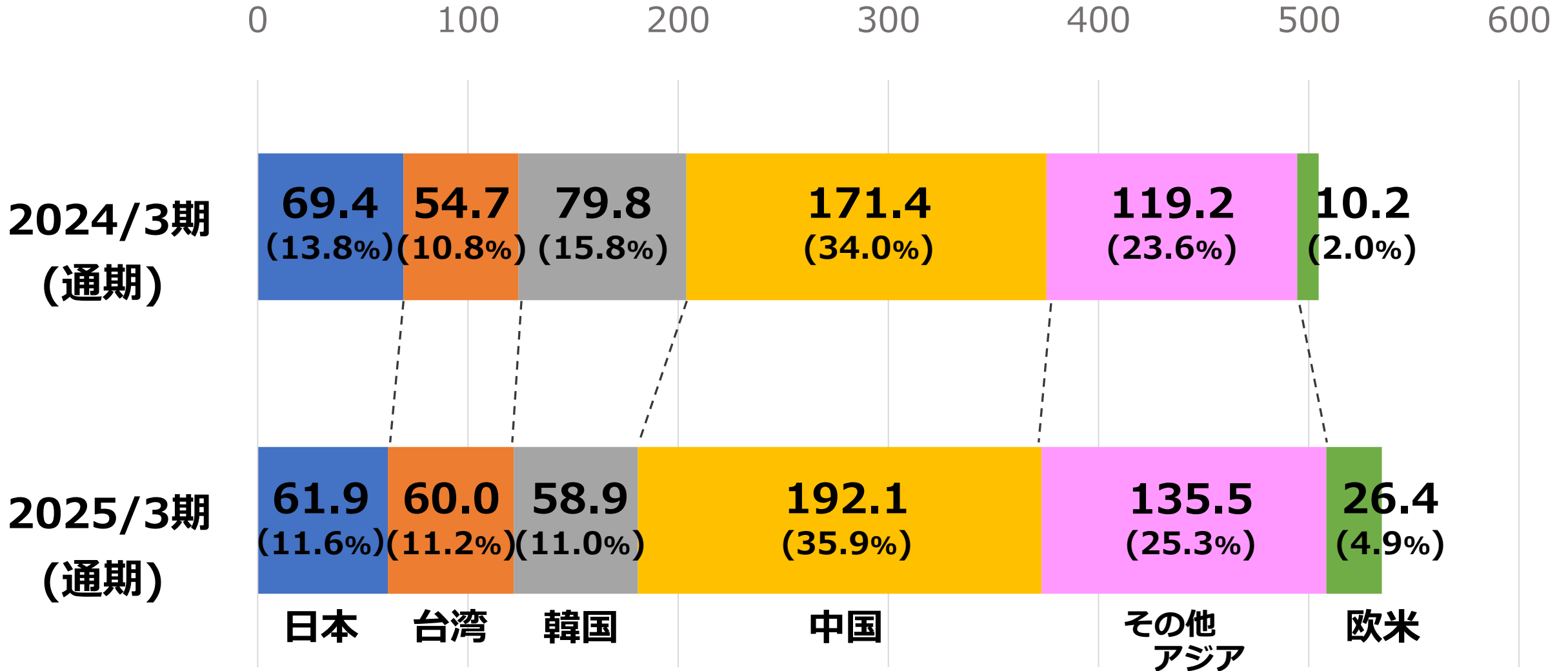
(4Q)



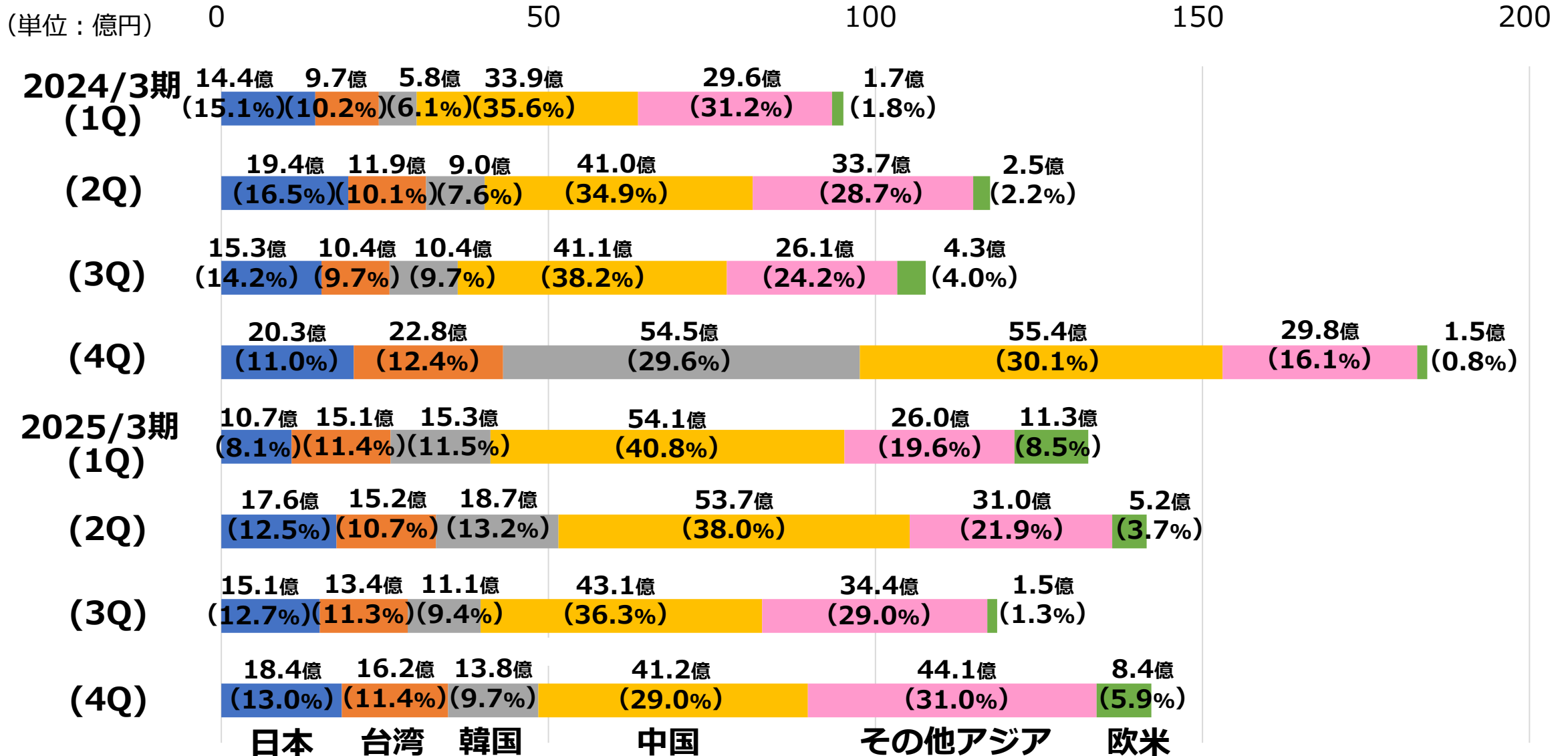
日本 台湾 韓国 中国 その他アジア 欧米

地域別売上構成比率（仕向地ベース）

(単位：億円)

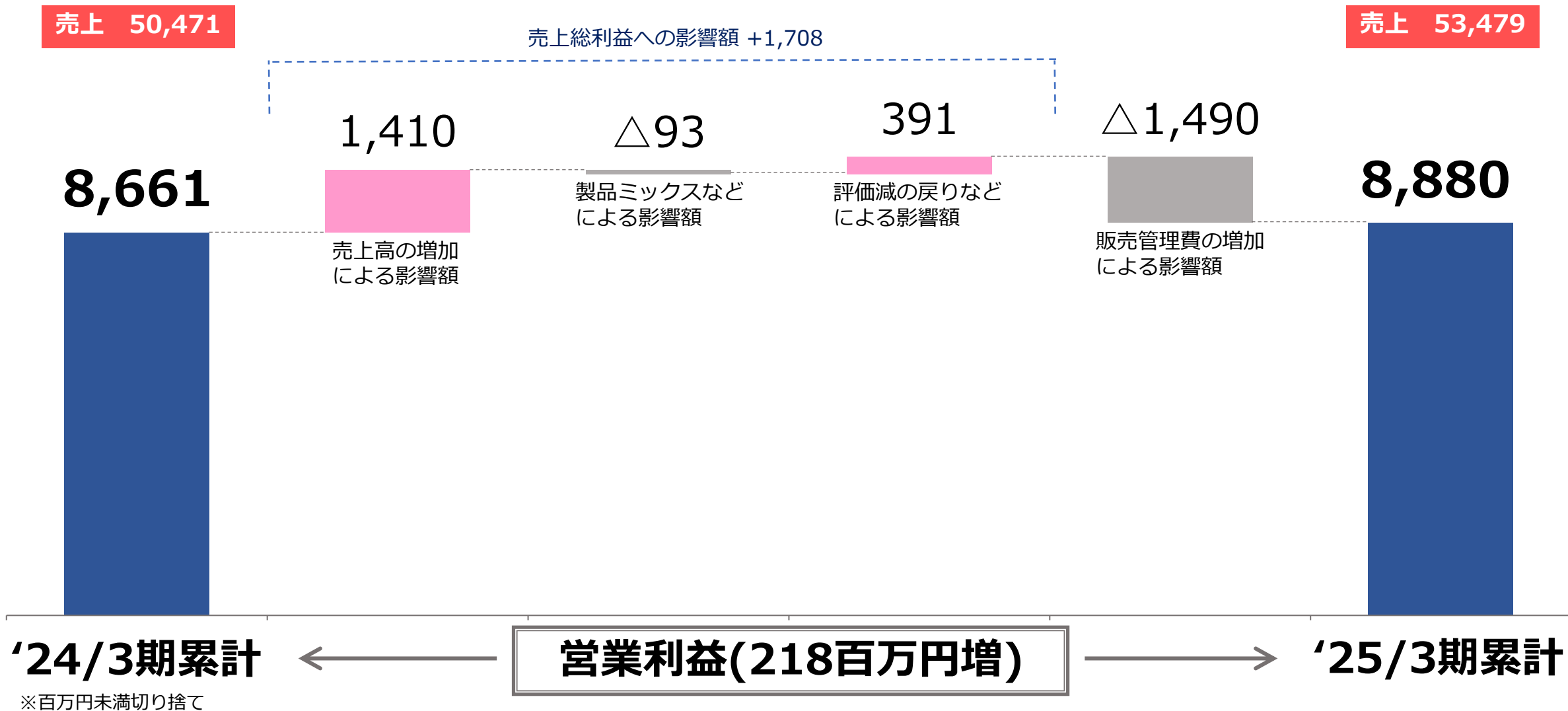


地域別売上構成比率推移 (仕向地ベース)



2025年3月期累計 連結営業利益 増減要因分析（対前年同期比）

（単位：百万円）



主な説明内容

1. 2025年3月期 実績
- 2. 第二次中期経営計画**
3. 2026年3月期 予想
4. TOPICS

第二次中期経営計画テーマ（3カ年）

TOWAイズムで次世代をリードする人財を創出

TOWAは10年先、20年先、30年先も業界トップであり続けるため、これまで以上に積極的に人財投資を行います。

TOWA人財戦略

企業理念の継承と
技術の伝承を
TOWAアカデミーで

未来を担う
リーダーの創出

DX・AIで
人的資本の強化

多様な人財の
活躍環境の構築

第二次中期経営計画 数値目標

(単位：億円)

	2025/3期 実績	→	2028/3期	2032/3期
売上高	534.7	+32.8%	710	1,000
営業利益	88.8	+75.7%	156	250
営業利益率	16.6%	+5.4pt	22.0%	25.0%
経常利益	94.0	+66.0%	156	250
当期純利益	81.2	+34.2%	109	175

※ 当期純利益 = 親会社株主に帰属する当期純利益

第二次中期経営計画 数値目標

(単位：億円)

	2025/3期 実績	➔	2028/3期
売上高	534.7	+32.8%	710
半導体事業	395.3	+31.8%	521
メディカル デバイス事業	22.6	+23.7%	28
新事業	94.2	+41.1%	133
レーザ事業	22.6	+24.1%	28

主な説明内容

1. 2025年3月期 実績
2. 第二次中期経営計画
- 3. 2026年3月期 予想**
4. TOPICS

2026年3月期 通期 連結業績予想

(単位：億円)

	2025/3期 実績	2026/3期 予想	増減額	前期比
売上高	534.7	560.0	+ 25.2	+ 4.7%
営業利益	88.8	98.0	+ 9.1	+ 10.4%
営業利益率	16.6%	17.5%	+ 0.9pt	-
経常利益	94.0	98.0	+ 3.9	+ 4.3%
当期純利益	81.2	68.6	▲ 12.6	▲ 15.5%

※当期純利益 = 親会社株主に帰属する当期純利益

2026年3月期 セグメント別売上予想

(単位：億円)

	2025/3期 実績	2026/3期 予想	増減額	前期比
売上高	534.7	560.0	+ 25.2	+ 4.7%
半導体事業	395.3	411.5	+ 16.1	+ 4.1%
医療デバイス事業	22.6	24.0	+ 1.3	+ 6.0%
新事業	94.2	101.5	+ 7.2	+ 7.7%
レーザ事業	22.6	23.0	+ 0.4	+ 1.9%

設備投資・配当予想

	2025/3期 実績	2026/3期 予想
設備投資	53.9億円	52.0億円
配当	20.0円	20.0円

▶ 主な設備投資予定

- ・スマートファクトリー関連
- ・各工場における新規生産設備導入や更新による生産能力UP
- ・DX投資
- ・メディカルデバイス事業、
工具事業拡大に向けた投資

◆ その他M&A等は積極的に実施

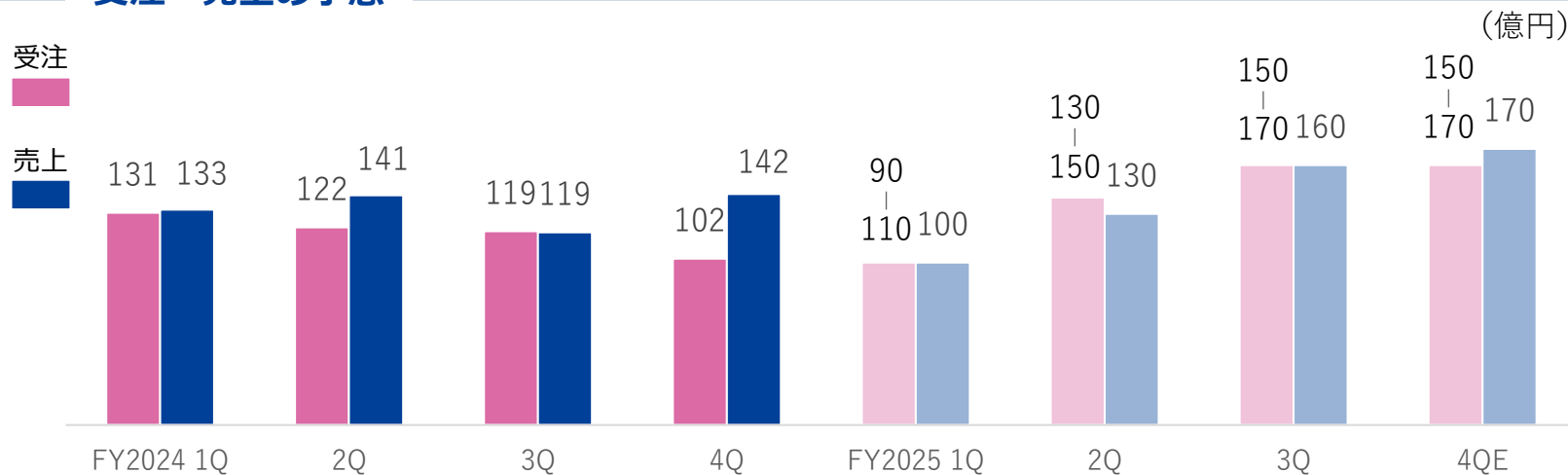
※配当方針「安定・継続配当」に基づき、20.0円を計画しています。

市場見通し

今期の市場見通し

- 生成AI市場は拡大基調が続き、関連設備投資は継続。
- 今期の前半は米国の通商政策が不透明なため投資様子見。
- 全体的な市場の回復は現時点では今期の後半を予想。

受注・売上予想



受注高予想

1Q	2Q
90-110億円	130-150億円
3Q	4Q
150-170億円	150-170億円

損益予想

売上高	560.0億円
営業利益	98.0億円
経常利益	98.0億円
当期利益	68.6億円

主な説明内容

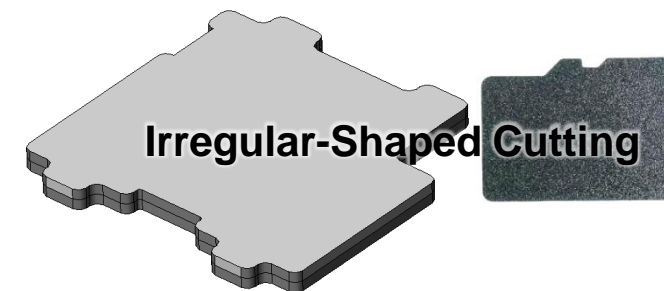
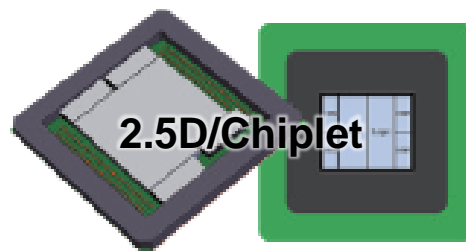
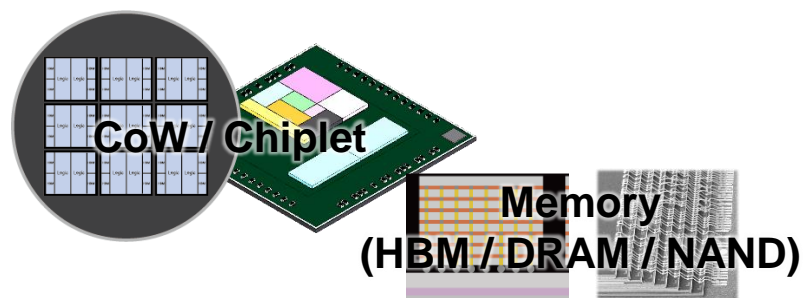
1. 2025年3月期 実績
2. 第二次中期経営計画
3. 2026年3月期 予想
4. **TOPICS**

戦略製品について

各ターゲット製品に対し、TOWAはそれぞれに最適な装置をラインナップ。
パッケージ形状・用途に応じた設備選定を可能にしています。

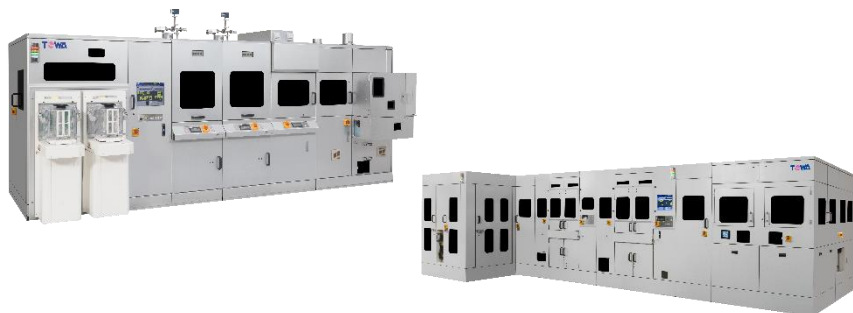
■ モールディングシステム
■ シングレーションシステム

- Target Product -



- System Line-up -

CPM Series



YPM1250-EPQ



LSG1040



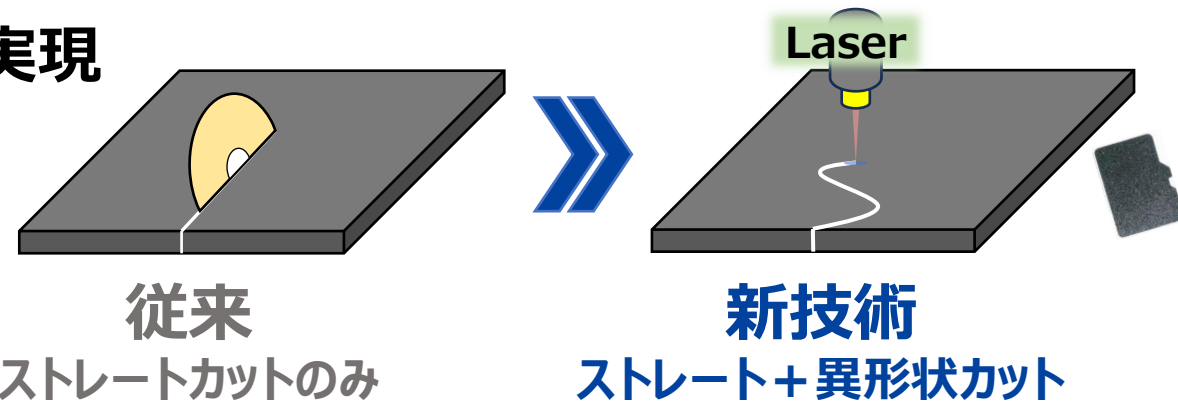
シンギュレーション装置

レーザシンギュレーションプロセス開発

従来の半導体は□（四角）が主流。
ウェアラブル製品では身に着けるとい
目的から形状の自由度が求められる。



- ✓ 従来を超える**高速・非接触加工**で**高生産性の実現**
- ✓ **複雑・曲線的な形状**にも対応可能



高速かつ形状自由度を実現する
TOWAの革新的ダイシングソリューション

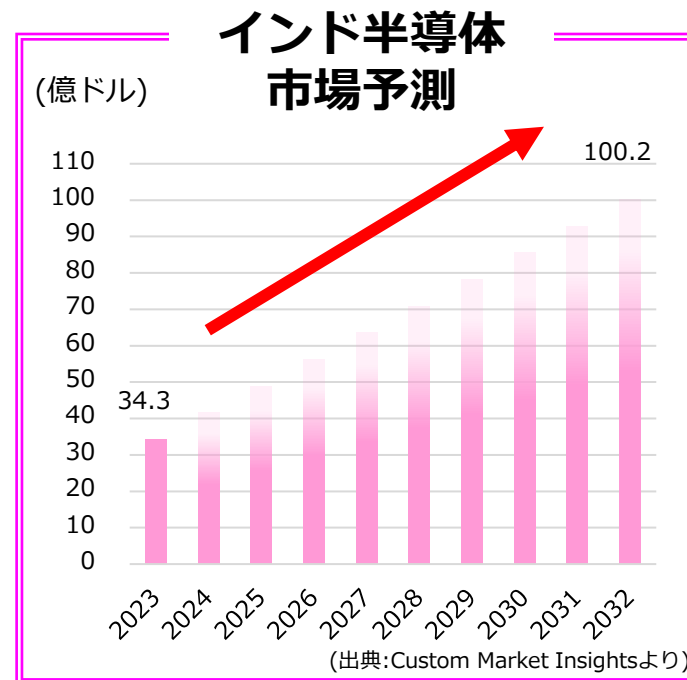
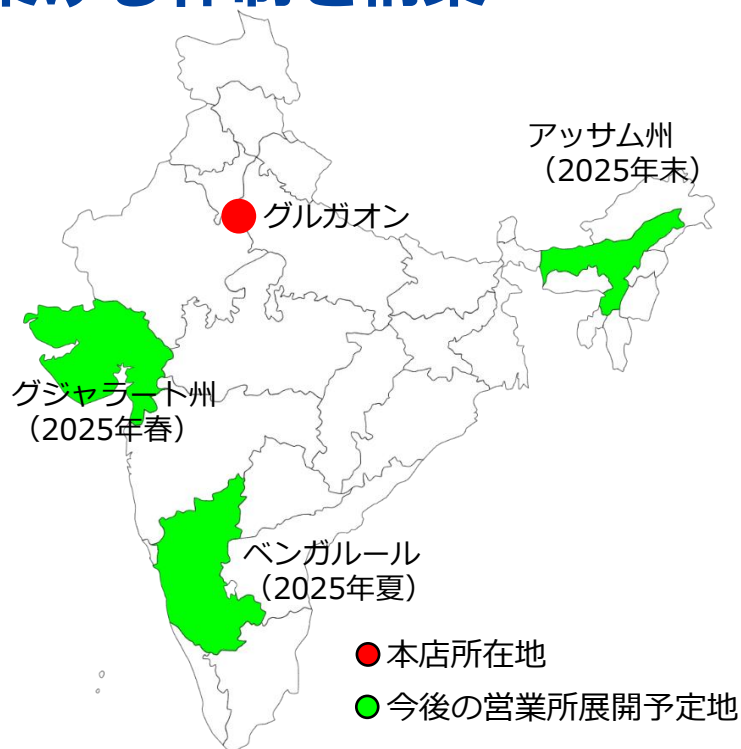
インドでのビジネス強化

インドにおける事業強化のため、販売子会社を設立

- ▶ インドでは政府支援のもと半導体産業育成に注力しており、すでに地場の大手財閥や世界の大手中半導体メーカーによる投資が開始
⇒ 現地で密着した営業およびサービス活動を展開し、立上げ期よりお客様の不安を取り除き、より強固な関係を築ける体制を構築

会社概要

社名	TOWA Semiconductor India Pvt Ltd.
所在地	インド共和国 ハリヤナ州 グルガオン
事業内容	半導体製造装置・金型の販売およびアフターサービス



T O W A ビ ジ ョ ン 2 0 3 2

「変革で世界の頂へ」



《本資料に関するお問合せ》TOWA株式会社 企画部
〒601-8105 京都市南区上烏羽上調子町5番地 Tel : 075-692-0251

本資料には当社グループの計画や方針、財務、技術、製品、サービス、業績等に係る将来予想に関する記述が含まれております。将来予想に関する記述は、あくまで当社グループが現時点において入手可能なデータや仮定、方法等に基づき、当社グループが判断したものであり、様々なリスクや不確定な要因を含んでおります。また、新たなリスクや不確定要因は随時生じるものであり、その発生や影響を予測することは不可能であります。したがって、本資料に含まれる将来に関する記述は、実際の結果とは大きく異なる可能性があることをあらかじめご了承願います。